DOCU	IMENT		TITLE		UCT SPECIFIC		- <del></del>		PAGE
	KPM-	-901		製		士 様	<b>昔</b>		1/8
BACK	GROUN	ND							
1.1 A 1.2 C 1.3 S 1.4 T	Applicat  Operatir  Storage  Fest co  Dearanc	ng temperature r temperature ran Inditions 試験状	この規格書は、キー range 使用温度範囲: nge 保存温度範囲: 試態 Unless otherwise s 試験及び測定は Normal temper Normal humidir Normal air pre If any doubt aris ただし、判定に疑 Ambient temper Relative humidit Air pressure	ップなしのタ外ス -40 ~ 90 -40 ~ 90 -40 ~ 90 pecified, the arith the factor of the control of the c	付けについて 適用で 0_°C (normal hur 0_°C (normal hur tmospheric condition N限り以下の標準状 温: (Temperation 湿: (Relative ho 圧: (Air pressuration は以下の基準状態 度: 20±2°C 対湿度: 60~70% 圧: 86~106kP	がある。 midity,normal air pr midity,normal air pr midity,normal air pr pons for making mea 態のもとで行う。 ure 温度 5~35℃ umidity 湿度 25~ re 気圧 86~106k e conducted at the まで行う。 a{860~1060mbar}  affect the service らない。	ressure 常湿·常 ressure 常湿·常 asurements and c) ~85%) kPa{860~1060m e following cond	常圧) tests are as follows bar}) tions.	
3. Typ	ne of a	ctuating 動作形	式 Tactile feedbad	ck タクティー	-ルフィードバック				
		rrangement 回』	格形式1_poles1	throws	1回路1接	t点 the assembly draw	vings 回路の	詳細は製品図による)	
5.1 M 5.2 M	<b>/</b> linimum	m ratings 最大。 n ratings 最小玩	E格1_V D0	C <u>50 m</u> A C <u>10 μ</u> A					
6. Ele	_		气的性能 		-4-	. A. III.			判 定 基 準
6.1		ct resistance 抵抗	Applying a below static lo made. スイッチ操作部中央に下記の (1)Depression	スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。					
6.2	Insulat resista 絶 縁		Measurements shall be m 下記条件で試験を行った後 (1) Test voltage 「印 (2) Applied position 「印力	e, 測定する。 J加電圧: <u>10</u> 加場所:Betwee fra 端	0_V DC for 1 min n all terminals. An ame, between term		rame)	<u>100 Μ</u> Ω Min.	
Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧:				There shall be no 絶縁破壊のないこと					
								DSGD.	
								OLUZD	
								CHKD.	
PAGE	SYMR	初版.1st.editio	1 PROLIND	1998.10.21	J.Tsutsumi	J.Tsutsumi	K.Hayakawa		

DOC	JMENT No. KPM-901	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 2/8
6.4	Items 項 目 Bounce バウンス	Test conditions 試験条件  Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s ),bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時のパウンスを測定する。  Switch  Oscilloscope オシロスコープ  "ON"  "OFF"	Criteria ON bounce: 5 OFF bounce: 5	
7. Me	chanical specification	機械的性能		
7.1	Items 項 目 Operating force 作 動 力	Test conditions 試験条件  Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	Criteria	判定基準 250±_70gf}
7.2	Travel 移動量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured.  スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。  (1) Depression 押圧力: 4.9 N { 500 gf}	+0.2 1.3 -0.3mm	
7.3	Return force 復 帰 力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,upon depression of the stem in its center the travel distance,the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を移動量押圧後,操作部が復帰する力を測定する。	0.294_ N Min. {30gf Min.}	
7.4	Stop strength ストッパー強度 Stem strength ステム抜去強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。  (1) Depression 押圧力: 49 N { 5 kgf} (2) Time 時間: 60 s  Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向に操作部を引っ張って抜けない力である。	There shall be no signechanically and election 機械的,電気的に異常 機械的,電気的に異常 4.9 N { 0.5 kgf}	ctrically.
		THE STANT CHAILES AS COUNTY		

DOC	UMENT No. KPM-901	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3/8
8. En	vironmental specificatio	 n 耐候性能		
8.1	Items 項 目 Resistance to low temperatures 耐寒性	Test conditions 試験条件 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度:40 ± 2 °C (2) Time 時間:1000 h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Criteria  Item 6.  Item 7.1  Item 7.2	判 定 基 準
8.2	Heat resistance 耐熱性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。  (1) Temperature 温度: 90 ± 2 ℃  (2) Time 時間: 1000 h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.3	Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。  (1) Temperature 温度: 60 ± 2 °C (2) Time 時間: 1000 h (3) Relative humidity 相対湿度: 90 ~ 95 % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	<u>200 m</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1): e 絶縁抵抗(Item 6.2):
8.4	Change of temperature 温度サイクル	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。ただし、水滴は取り除く。  A	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.5	Resistance to hydrogen sulfide gas.(H₂S) 耐硫化ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置し、2~3回切り換えた後、測定する。 (1) Concentration of H₂S gas. H₂Sガス濃度: 1 ppm (2) Temperature 温度: 40 °C (3) Relative humidity 相対湿度: 75 % (4) Time 時間: 240 h	Contact resistance	接触抵抗(Item 6.1):
8.6	Resistance to sulfur dioxide. (SO₂) 耐亜硫酸ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置し、2~3回切り換えた後、測定する。 (1) Concentration of SO₂ gas. SO₂ガス濃度: 10 ppm (2) Temperature 温度: 40 °C (3) Relative humidity 相対湿度: 75 % (4) Time 時間: 240 h	Contact resistance	接触抵抗(Item 6.1):

DOCL	IMENT No. KPM-901	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4/8
9. En	durance specification [	耐久性能	
9.1	Items 項 目 Operating life 動 作 寿 命	Test conditions 試験条件  Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) _ 5 _ VDC _ 1 _mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: _ 2 _ to _ 3 _ operations per s 回/秒 (3) Depression 押圧力: _ 3.136 _N { 320 _ gf} (4) Cycles of operation 動作回数: _ 100,000 _ cycles 回	Criteria 判定基準  Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):    200 mΩ Max.  Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2):    10 MΩ Min.  Bounce バウンス(Item 6.4):     ON bounce:10 ms Max.     OFF bounce:10 ms Max.     Operating force 作動力(Item 7.1):    +10 ~50 % of initial force 初期値に対して  Item 6.3  Item 7.2
9.2	Vibration resistance 耐 振 性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: 10 ~ 55 Hz (2)Total amplitude 全振幅: 1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: 10-55-10 Hz Approx. 1 min 約 1 分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform 掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions,including 振動の方向 the direction of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: 2 h each (6 h in total) 各 2 時間 (計 6 時間)	Item 6. Item 7.1 Item 7.2
9.3	Shock 耐衝擊性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Acceleration 加速度:784_m/s²{ _80_G } (2)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (3)Number of shocks 試験回数:3 times per direction (18 times in total) 各方向各 3 回 (計 18回)	Item 6. Item 7.1 Item 7.2

KPM-901	製品仕様書	PAGE 5/8
10. Soldering conditions	 半田付条件	
Items 項 目 10.1 Reflow soldering リフロー半田	Recommended conditions 推 奨 条 件  Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。  (1)Preheat プリヒート: Temperature on the copper foil surface should reach 180°C, 2 ± 0.3 min entered into the soldering equipment. 基板が炉内へ進入後 2 ± 0.3 分にて、基板の銅箔面上温度が180°Cになる(2)Soldering heat 本加熱: Temperature on the copper foil surface should reach the peak temperature after the PCB entered into soldering heat zone. 基板が本加熱ゾーン進入後スイッチ取り付け基板の銅箔面上温度が 20秒以内設定して下さい。	が様に設定して下さい。 of <u>240</u> °C within <u>20</u> s
	Temperature 温度(°C)  200 —	
0.2 Hand soldering 手 半 田	Time inside soldering equipment 炉内通過時間  (3)Switch terminals and PCB upper face shall be free from flux prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 (4)Recommended cream solder: SPT-60-2063(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) SPT-60-2063 同等品 (5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。  Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: 350 °C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: 3 s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 15 W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。	

DOCUMENT No. KPM-901	TITLE	PRODUC 製	T SPECI 品	FICATION:	S 様	書	PAGE	6/8

## 【Precaution in use】ご使用上の注意

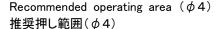
## A. General 一般項目

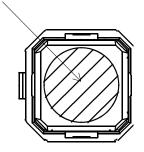
A1. This product has been designed and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details.

本製品はオーディオ機器,映像機器,家電機器,情報機器,通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置,宇宙・航空機器,防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

- A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.
  - 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は, 別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B4. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted. 当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので、十分にご注意下さい。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後, 溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch. 本スイッチをリフロー半田後, プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D4. Recommended operating area depressed by set keytop (actuator) セットキートップ (アクチュエーター)による推奨押し範囲 Design a keytop for this Tact switch such that the top surface of the stem ( $\phi$ 4) is depressed by the contacting surface of the keytop per figure 1. If the keytop is displaced or has a larger depressing area than the top of the stem, it might touch the top surface of the housing and cause improper switch operation. Refer to the figure 2 when design a keytop.

本タクトスイッチを操作するセットキートップを設計する際、キートップ先端は図1の様にステム天面(φ4)の範囲を押すように設計して下さい。 ステム天面からキートップ先端が外れたり、ステムより大きいキートップで押すと、キートップがハウジング上面に当たりONしづらいことがあります のでご注意下さい。(図2)



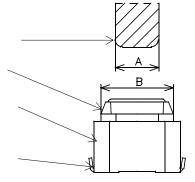


Keytop キートップ

Stem ステム

Housing ハウジング

Terminal ターミナル



A B

Proper 良い例 (A≦B)

Improper 悪い例 (A>B)

Fig 1:Top surface of switch 図 1:スイッチ上面図

Fig 2:Keytop and Stem 図 2:キートップとステムの関係

DOCUMENT No. KPM-901	TITLE	PRODUC 製	CT SPEC 品	IFICATION	IS <b>株</b>	書	PAGE	7/8

D5. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move.

ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。

- D6. Initial value of striking a key shall be 0.1mm or less to avoid keytop shaking. キートップのガタ防止の為, スイッチの初期押し込み量を設定される場合は, 0. 1mm以下として下さい。
- D7. Do not use the product in a manner that the switch is kept being pressed. スイッチを押したままになる様な使い方は、避けてください。
- D8. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

- D9. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- E. Using environment 使用環境
- E1. Foreign matter invaded from outside. 外部浸入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

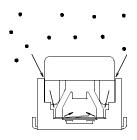
以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

- ①Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.
- 工程内における基板切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙, 発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。
- ②Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

- X When you need higher dust-proof,make selection among the switches of dust-proof types in our catalog.
  - より高い防塵性が必要な場合は、当社カタログより防塵タイプのスイッチ を選定しご使用願います。

Dusty environment 塵埃環境



- " $\rightarrow$ "Indicates the route of invasion.
- "→"は侵入経路を示します。
- E2. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

- E3. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
  - •For parts,rubber materials,adhesive agents,plywood,packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品,ゴム材料,接着剤,合板,機器の梱包材,機器内の駆動部に使用される潤滑剤については,硫化,酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- •When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム, グリース, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- •When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E4. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。

DOCUMENT No. KPM-901	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 8/8
F. Storage method. 保管方法			

- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温, 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。

## G. Others. その他

- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion.

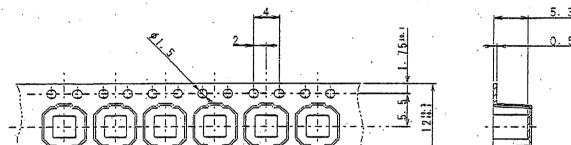
電気的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては,当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめ御了承下さい。

- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

  本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. It is recommended to install a protective or redundant circuit, or to perform safety tests when you use the switches for the equipment requiring expensive safety, whatever purposes the equipment is applied for.

  用途の如何にかかわらず、高い安全性が求められる機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図られると同時に、お得意様において安全性のテストをされることをお勧めします。
- G6. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring special safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail—safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

	ТРМ-903		PAGE (1/2)
42440404040404	11:4 300	- III I III III III III III III III III	(1/2)
4	SKPM st この規格	範囲 ecification covers the requirements of the taping pack and and type of TACT switches. AはSKPMタイプ、タクトスイッチのテーピング包装に適知 uantity 包装単位 The number of the reels. リールの詰め個数 10 reels at maximum, which contain 20,000 switches, shall be packed in a package. 包装箱1箱にMax、10リール(製品20,000個) The number of the switches. 1リールの製品数 2,000 switches shall be packed in a reel. 2,000 個とする。	用する。
	2.3.	It should be noted that we regard 2 cartons mentioned as on package for export.	i above



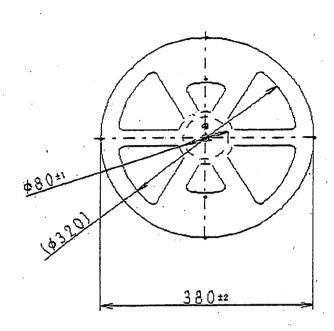
Pulling-out direction of the tage

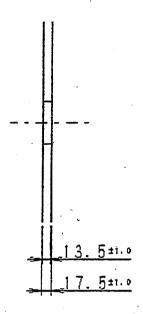
	テープ引き	テープ引出し方向			•	. •	
]	i I	!	· !	!		!.	<del></del>
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		'     = = -	

			·			ALPS ELECTRIC CO., LTD.
					<del>                                     </del>	APPD. ICHKD. IDSGD.
					·	11 Sep. 2002 Sep. 11. 2002 Sep. 11. 2002
,						11 Sep. 2002 Gap. 11.202 Sep. 11.202 T. Muha Total
Page	Symb	Date	APPD.	CHKD.	DSGD.	V. make 1- for

DOCUMEN No.	TITLE	PAGE
TPM-903	TAPE PACKAGING SPECIFICATION	(2/2)
**************************************	•	• •

4. Reel Form and Dimensions リールの形状及び寸法





- 5. Packaging Procedure 包装方法
  - 5.1. At the beginning of reel, the end of the tape, 200 mm or more, shall be empty and fit into the groove in the reel core.
    テープの巻き始めは、製品を200mm以上取り除き、リール軸芯の溝にはめこんで 止める。
  - 5.2. After reeling, the end of the tape, 15 or more, shall be empty and the tape edge shall be cut in 45°.

    The cover tape shall be extended 400 mm or more from the tape edge and fixed with tape.

    テープ巻き終わりは、空エンボスを15以上含み、400mm以上空巻きしテープを止める。又、キャリアテープの先端は、両端を45°にカットする。
  - 5.3. Total number of missing switches shall be 0 in one reel. 製品の欠落は1リール0個とする。
- 6. Storage Condition 保存条件
  - 6.1. Storage Environment 保存環境
    -20 to 50 ℃, 20 to 85 % RH.
    (Storage in high temperature and high humidity shall be avoided.)
    -20~50℃、20~85%RH以内(高温多湿での保存は避けること。)
  - 6.2. Storage Period 保存期間
    Maximum of 6 months after the date of delivery.
    出荷後6ヶ月以内。